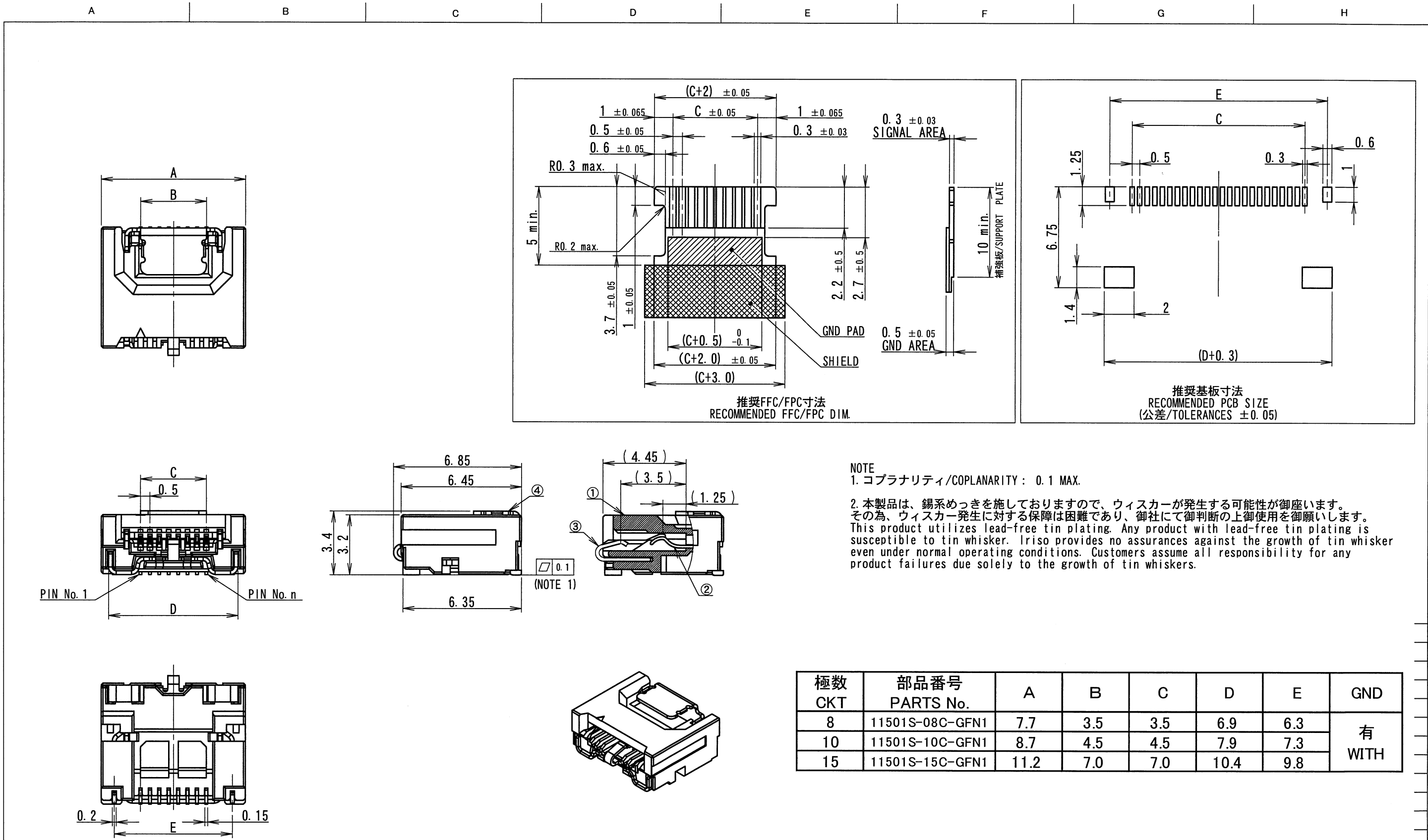
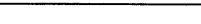




△						MATERIAL 材質 ①ハウジング：LCP (UL94 V-0) HOUSING：LCP (UL94 V-0) ②コンタクト：コルソン合金 CONTACT：CORSON ALLOY ③補強金具：リン青銅 METAL FLANGE：PHOSPHER BRONZE ④仮保持端子：リン青銅 HALF LOCK CONTACT：PHOSPHER BRONZE	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 N/A DR '16-11-14 CHK <i>T. Takane</i> APP <i>T. Takane</i>	UNIT 単位 mm DSN '15-6-16	TITLE 名称 11501 シリーズ FFC/FPCソケット 11501 SERIES FFC/FPC SOCKET			
△										EDP No			
△										PARTS No 部番			
△										IMSA-11501S-**C-GFN1			
△										DWG No 図番	REV.		
△	52912	RELEASED	J.T	Y.O	'16-11-14	FINISH 仕上げ ②ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE：2μm MIN. 接点部金めっき/CONTACT Au PLATE：0.1μm MIN. ③ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE：1.5～3.5μm 鍍半光沢めっき/TIN MATT PLATE：3μm MIN. ④ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE：1.5～3.5μm 鍍半光沢めっき/TIN MATT PLATE：3μm MIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社			110-411501-207		2
△	—	NOTE REV	A.M	J.T	'16-7-27								
△	—	SKETCHED	J.T	Y.O	'15-6-16								
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日								